

お客様各位

当社は、2004年12月1日(水)～12月3日(金)の3日間、幕張メッセで開催される、『**セミコン・ジャパン2004展**』に出展いたします。

近年、半導体産業は300mmウェハー時代に突入し、それを支える新しいプロセス材料や印刷技術などが開発されつつあります。

当社ではウェハーレベルのバンブ印刷等、最先端実装技術の印刷工程に直結した新しいメタルマスク(最新メッキ技術と特殊処理を組み合わせた融合技術)を紹介させていただきます。また、みなさま方に信頼されるマスクメーカーとして、ご満足いただける高品質製品をご提供できるよう努力する所存です。

展示会にお越しの際は、是非ソノコムブースにお立ち寄り戴きますようお願い申し上げます。

敬具

展示物紹介

- アディティブメタルマスク・・・WL-CSPバンブ用マスク(特殊表面処理)
 - サスペンドメタルマスク・・・WL-CSP再配線用マスク(特殊表面処理)
 - サスペンドメタルマスク・・・WL-CSPポリイミド用マスク(特殊表面処理)
 - アディティブメタルマスク・・・Substrateバンブ用マスク(特殊表面処理)
- ～ の各印刷物

株式会社ソノコム

取締役社長 岨野公一

【当社小間番号：9A-906】